

108年度海外人才橋接方案(LIFT2.0)

國內廠商媒合說明

LIFT計畫辦公室

簡報大綱

1. LIFT 2.0方案推動說明
2. 海外學人國內交流會-廠商媒合會

LIFT 2.0方案推動說明(1/2)

LIFT 2.0 推動機制

- 搭建一延攬海外高階人才(博士級或同等)返國之交流媒合平台，提供海外學人及國內產學研機構之人才需求端與供給端**線上/線下**交流媒合機會，達成人才到國內產學研機構任職發展



LIFT 2.0方案推動說明(2/2)

目的

- 108年度本方案旨在促進海外學人瞭解台灣現況環境及提供工作職缺直接媒合之目的，規劃建立線上供需媒合機制，與線下返國交流媒合活動，透過辦理交流會系列活動之參與，期能促成海外學人落地深耕在台實際就業發展。

推動做法

線上
媒合

線下
交流

STEP1 盤點國內跨產業職缺需求

廣邀產學研機構刊登
高階人才職缺
職缺來源包含：科學
園區、國內人力銀行、
各產業研究機構等



STEP2 建置LIFT海外人才資料庫

STEP3 整合並設置事前媒合機制

提供線上直接媒合，主動提
供潛在合作建議名單



舉辦「海外學人返國交流會」6/17-6/28

- ▶ 甄選海外學人返國參與(補助來回機票及食宿)
- ▶ 交流活動行程約2週：

返國學人共識
營(2天)

國內產業重要
機構參訪(4天)

經建行程
(2天)

北中南交流媒合會(4天)



海外高階
人才



跨領域產
學研單位

第一梯
6月

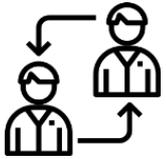
第二梯
10月



整合國內外高階人才資源

- LIFT海外人才橋接方案
- STB醫療器材產品設計之人才培訓計畫
- LEAP博士創新之星
- 千里馬計畫

海外學人國內交流會 園區交流媒合會-活動安排(1/2)



- 彙整各領域潛在媒合人才名單 (提供LIFT歷屆學人CV、其他科技部人才培育計畫學人CV提供廠商預先選才挑選)
- 提供廠商端客製化人才需求配對
- 整合學人個別求職需求資訊進行媒合安排



- 透過軟性的圓桌交流形式，讓廠商與學人在1對多的開放形式，達到深度交流



依據事前媒合安排面談場次，透過圓桌亦可幫助用人單位多元觀察學人個別特質後進行1對1面談(20分鐘)

海外學人國內交流會 中科園區交流媒合會-活動行程(2/2)

日期	時間	行程內容		說明
108年6月20日	13:00-13:30	報到		
	13:30-13:40	深度交流 + 媒合	中科園區管理局長官致詞 / 大合照	
	13:40-13:50		園區介紹	由管理局進行簡報
	13:50-14:30		學人主題 talk	由學人進行國際趨勢分享
	14:30-15:30		廠商學人互動時間(圓桌交流)	
	15:30-16:30		定向媒合時間 1 on 1	
	16:30	活動結束		

放眼國際市場、開啟未來商機

臺灣，正值產業轉型的關鍵時刻

惟有倚重人才 方可開創新局

加入 LIFT海外高階人才交流平台 幫助您覓尋海外關鍵人才



在LIFT平台，提供各產業廠商展現重要核心產品/技術介紹，
透過影片或其他形式露出，拓展海外品牌能見度！

在LIFT平台，
我們整合來自海外8大市場
超過20個國家的
臺灣博士級中高階人才

引進國際新知
激發產新創新
您將是臺灣重要
改變的領頭羊



嚴選海外菁英
連結國際市場



搭建廠商平台露出
放眼國際知名度

企業找高階人才
直接面談 零成本



無距離
找海外人才

在LIFT平台，
具備稀有跨領域中高階人才
我們提供無國距的互動形式
線上媒合 X 線下交流



意見回饋與交流



前往LIFT線上平台



前往報名媒合活動

科技部LIFT計畫辦公室

廠商媒合聯絡電話：林小姐 (02) 2737-7746

聯絡E-mail: lift@stpi.narl.org.tw